

出展要項

●出展料

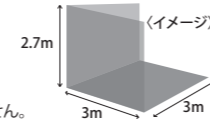
企業エリア	¥320,000 (税別)
独法・公的機関・海外バビリオン・学校各研究室エリア	¥160,000 (税別)

※小間設営・装飾費、電気・給排水・電話料金、小間内清掃費、廃棄物処理費などの工事費および使用料は含まれていません。

■小間仕様

1小間=9m² (間口3m × 奥行き3m)

※隣接する小間がある場合は、事務局側で仕切りパネル(高さ2.7m)を設置します。但し、角小間の場合、通路側のパネルはつきません。



●申込方法

出展申込書に必要事項を記入の上、事務局宛にFAXにてお送りください。本展示会は仮申込が可能です。2015年7月31日(金)迄に書面による仮予約の解約通知を主催者が受領した場合、解約料は一切かかりません。

■申込締切日: 2015年9月30日(水)

※但し、締切前でも予定の小間数になり次第締切しますので、お早めにお申込みください。

■出展料のお支払い: 出展本申込後、請求書を送付いたします。

請求書記載の指定日までに各出展料を指定口座へお振込みください。

[入金期限: 10月30日(金)]

■出展申込の取消: 出展申込書提出後の取消は原則として出来ません。但し、事務局でやむを得ないと判断した場合は取消を認め、左記の基準で解約料をお支払いいただきます。

書面による解約通知を受領した日を基準とする	解約料率
2015年9月30日(水)	ご請求額の50%
2015年10月1日(木)	ご請求額の100%

小間位置の決定

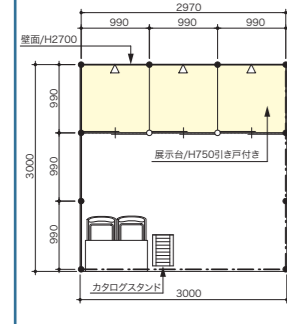
お申込順にてご希望の場所を選定していただけます。公式ウェブサイト上の「フロアレイアウト」から、ご希望の番号を「出展申込書」にご記入の上、事務局宛へFAXにてお申込みください。申込受付の翌日には公式ウェブサイト上に出席者名・配置場所を掲載し、公開いたします。同一日に複数のお申込みが重なった場合は、申込時間が早いお申込者を優先して受付けます。

パッケージブース(オプション)

基礎装飾・備品をセットにした費用対効果の高いパッケージブースをご用意しております。お申込みにつきましては10月下旬に配布いたします出展の手引きをご参照ください。

1小間ブースプラン

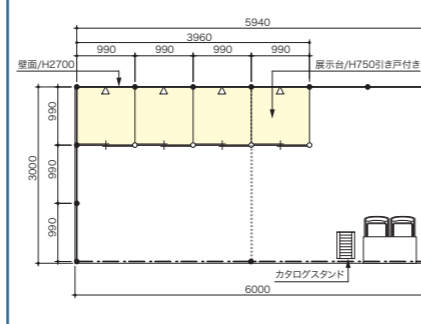
セット価格: ¥110,000 (税別)
素材: システムパネル (3m×3m 高さ2.7m)



オプションパッケージブース 1小間用	
品名	数量
展示台 (W990×D990×H750)	3台
受付カウンター (W900×D450×H750)	1台
パラペット (H300)	1式
社名板 (ゴシック系打ち文字(W1200×H200))	1枚
パイプイス	2脚
カタログスタンド (A4縦型 12段)	1台
貴名受	1ヶ
スポットライト (100W)	3ヶ
床面カーペット (カーペット止め入り)	9㎡
幹線工事 (電気使用料込み)	1kW
コンセント (2口)	1ヶ
ゴミ箱	1ヶ

2小間ブースプラン

セット価格: ¥160,000 (税別)
素材: システムパネル (3m×6m 高さ2.7m)



オプションパッケージブース 2小間用	
品名	数量
展示台 (W990×D990×H750)	4台
受付カウンター (W900×D450×H750)	1台
パラペット (H300)	1式
社名板 (ゴシック系打ち文字(W1200×H200))	1枚
パイプイス	2脚
カタログスタンド (A4縦型 12段)	1台
貴名受	1ヶ
スポットライト (100W)	4ヶ
床面カーペット (カーペット止め入り)	18㎡
幹線工事 (電気使用料込み)	2kW
コンセント (2口)	2ヶ
ゴミ箱	1ヶ

開催までのスケジュール

2015年 7月	8月	9月	10月	11月	12月	2016年 1月
出展仮申込締切日 7月31日(金)		出展本申込締切日 9月30日(水)	出展者説明会 10月下旬 (予定) 入金期限 10月30日(金)	ビジネスマッチング システムオープン 11月上旬	各種提出 書類締切日 12月上旬	搬入・設営日 1月25日(月)&26日(火) 展示会開催 1月27日(水)~29日(金)

お問合せ・申込先

SURTECH
実行委員会事務局

株式会社ICSコンベンションデザイン内
〒101-8449 東京都千代田区猿樂町1-5-18 千代田ビル
TEL: 03-3219-3564 FAX: 03-3219-3628 Email: surtech@ics-inc.co.jp

株式会社 ICS コンベンションデザイン

SURTECH 2016 表面技術要素展

<http://www.surtech.jp/>

出展のご案内

2016年 1月27日(水) ▶ 29日(金)
東京ビッグサイト(東4ホール)

主催 一般社団法人表面技術協会
日本鍍金材料協同組合
株式会社ICSコンベンションデザイン

特別協力 材料技術研究協会
日本塗装機械工業会
日本塗装技術協会
一般社団法人日本熱処理技術協会

後援 一般社団法人日本表面処理機材工業会
全国鍍金工業組合連合会

展示会概要 ～表面処理・表面改質・表面硬化など幅広い産業分野に対応した表面技術の展示会～

名称: **SURTECH2016** 表面技術要素展
<http://www.surtech.jp/>
 会期: 2016年1月27日(水)～29日(金) 10:00 - 17:00
 会場: 東京ビッグサイト 東4ホール
 主催: 一般社団法人表面技術協会
 日本鍍金材料協同組合
 株式会社ICSコンベンションデザイン
 後援: 一般社団法人日本表面処理機材工業会
 全国鍍金工業組合連合会(以上予定)
 特別協力: 材料技術研究協会
 日本塗装機械工業会
 日本塗装技術協会
 一般社団法人日本熱処理技術協会(以上予定)
 予定来場者数: 60,000名(予定) ※同時開催展含む
 入場料: 3,000円
 (但し、ウェブサイトで事前登録された方は入場無料)

同時開催展示会: ASTEC2016 第11回先端表面技術展・会議
 ～見る・積む・削る ナノレベルからの表面処理～
 nano tech 2016
 第15回 国際ナノテクノロジー総合展・技術会議
 InterAqua 2016 第7回 国際水ソリューション総合展
 新機能性材料展 2016
 3次元表面加飾技術展 2016
 プリンタブルエレクトロニクス 2016
 ENEX2016
 Smart Energy Japan 2016
 新電力EXPO 2016
 3D Printing 2016

目的

材料表面に関する学理および技術の進歩普及の成果を『見て、触れて、話せる場』である本展示会を通じて、産学公のユーザー・サプライヤー・加工業に関わる人々が一堂に会す。製品・技術・研究の発表など情報交流の場として基盤産業・表面処理業並びに関係業界の更なる発展を求める。

出展対象

■めっき関連業種

電気めっき・無電解めっき・溶融めっき・アルマイト・化成処理等に関する生産設備・付帯設備・治具・バスケット等その他雑具、光沢剤・添加剤等表面処理薬品、アノード、新しいめっき製品、新素材・特殊素材に対する処理技術、地場産業的特殊技術、加工専門業者

■塗装・塗料関連業種

塗料・塗装に関する生産設備・付帯設備・治具・その他の塗装用具、汎用塗料・特殊機能性塗料・新規塗料原材料・新しい塗装品、新素材・特殊素材・特殊塗料の塗装製品、特殊塗料技術、地場産業的特殊技術、加工専門業者

■熱処理・表面硬化関連業種

熱処理・表面硬化に関する生産設備・付帯設備・治具等、新しい処理技術、新しい応用技術、新しい熱処理製品、新素材・特殊素材に対する処理技術、加工専門業者

■ドライプロセス・表面改質関連業種

ドライプロセス・表面改質に関する生産技術・付帯設備・治具など、新しい改質技術、新しい応用技術、新しい処理製品、新素材・特殊素材に対する処理技術、加工専門業者

■環境保全・安全対策関連業種

排水処理・土壌浄化・大気汚染浄化装置、作業環境改善・管理に関する設備、環境保全・安全対策用薬品・材料、新しい環境保全対策技術、環境保全に関する計測・測定技術、造水技術

■試験・検査・研究・指導関連業種

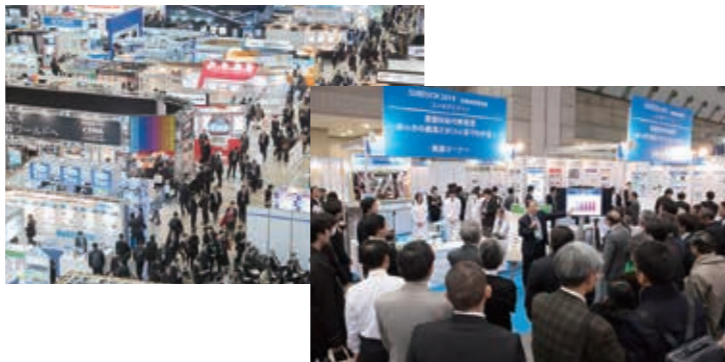
品質管理・生産管理等表面処理関連の試験・検査・研究に関する機器・機材、OA・FA等表面処理に関するコンピュータ・情報処理関連機材・技術、表面処理・環境保全・ISOに対する技術コンサルタント業務

■大学・独立行政法人等

その他表面処理の発展に寄与する機材・材料・技術などの関連業種

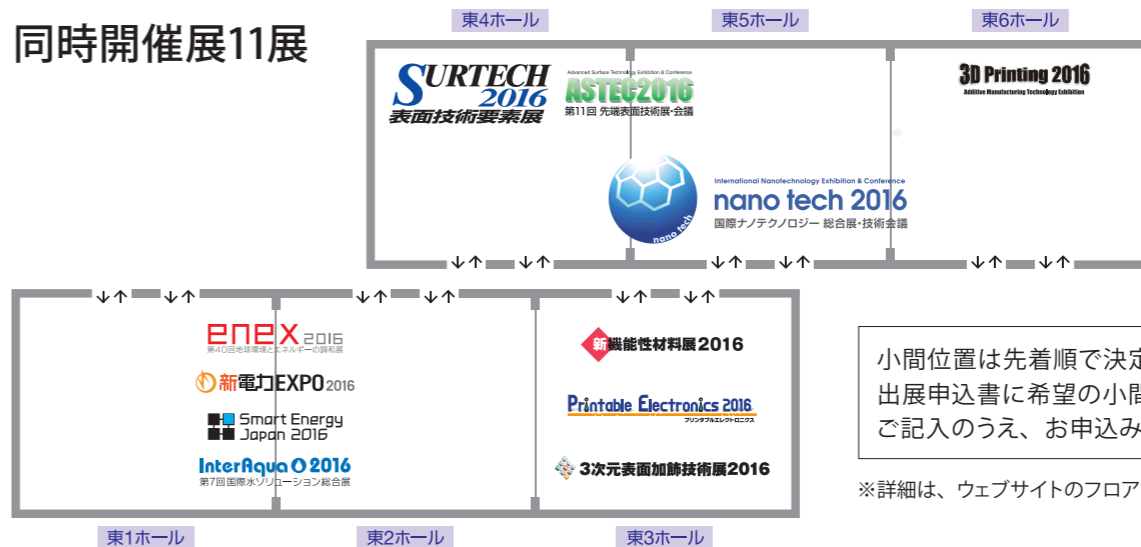
来場対象

表面処理・加工業、総合電機・IT機器メーカー、大学・研究機関、自動車・自動車部品メーカー、半導体・電子部品・精密機器メーカー、表面処理機材メーカー、医療機器・器具メーカー、生産設備・検査装置メーカー、ロボット・航空・宇宙・材料・化成品メーカー、通信・ネットワーク機器メーカー、商社・代理店・輸出入業社、官公庁・業界団体 他



会場レイアウトイメージ 最新のフロアプランはウェブサイト(<http://www.surtech.jp/>)にて公開中

同時開催展11展



小間位置は先着順で決定いたします。出展申込書に希望の小間位置番号をご記入のうえ、お申込みください。

※詳細は、ウェブサイトのフロアプランをご確認ください。

併催企画行事

■特別講演

表面技術分野で話題となっているテーマを取り上げ、講演会を開催いたします。

■表面技術協会・部会講演

部会主催による講演会を開催いたします。

■特別企画コンセプトゾーン

「ものづくり」の基礎技術である表面技術をリードしているめっき企業が多数出展し、「日本の表面技術の今と将来」を紹介しします。

【ウェットおよびドライプロセスのめっき実演コーナー】

来場者の間近で、各種めっきの実演を行いながら、ものづくりのキーテクノロジーである表面技術の一端をご紹介します。

■技術・製品相談コーナー

表面処理加工業者ならびにその発注先であるユーザーのための技術・製品相談コーナーを設置します。生産技術上の問題やトラブル対策、品質向上などのご相談に応じます。

関連出版物

「表面技術」 表面技術分野の最新情報を発信しています



「表面技術」誌は、広範な本分野における最新の話題を小特集(総説、解説などで構成)として取り上げ、さらに会員からの論文投稿による最新の研究成果を掲載しております。今後、会告掲載などを通じて、SURTECH 2016の情報を適宜紹介いたします。

現場のための表面処理技術ハンドブック



日本表面処理機材工業会発行の表面処理技術ハンドブックです。現場の人々はもちろん業務に携わる人々が手軽に読み、表面や界面への疑問点が瞬時に且つ奥深くご理解いただけます。(英語版もご用意しております。)

業界の最新動向を発信する 鍍金の世界



めっき業界の現状や最新動向を発信するめっき総合雑誌「鍍金の世界」では、出展企業紹介や見どころ、出展製品・技術にクローズアップした「SURTECH 2016」特集を通じ、出展企業のPRを強力にバックアップいたします。会期中には取材を実施し、会期終了後まで長期にわたり情報発信いたします。

出展者セミナー

出展者による技術・製品のプレゼンテーションスペースを展示会場内に設置いたします。

■シーズ&ニーズセミナー

対象: 全出展者
 会場: ASTEC SURTECHセミナー会場
 シーズ&ニーズセミナー会場(A.B.C.D)
 料金: 1セッション45分
 ASTEC SURTECHセミナー会場 ¥150,000(税別)
 A/C/D会場 ¥150,000(税別) B会場 ¥270,000(税別)
 ※Bのみ日英同時通訳付となります。

スケジュール 10:30~/11:25~/12:20~/13:15~/14:10~/15:05~/16:00~

次の内容が上記料金に含まれております。
 1) シアター形式約100席(予定)の会場
 2) プレゼン用スクリーン&プロジェクター(但し、ノートPCは出展者にて持込み)
 3) 音響機器(マイク2本+スピーカー)
 ※会場内アナウンスは致しません。集客・PR等は自社にてお願い致します。
 ※セミナーの進行管理は出展者にて行なってください。
 ※同時通訳機材はシーズ&ニーズセミナー Bのみ提供されます。
 ※自社独自の配布物及びアンケート実施も可能です。
 ※タイムスケジュール(発表日時)はお申込順にてご希望の日時を選定できます。詳しくはホームページをご参照ください。

■メインシアタープレゼンテーション

対象: 全出展者
 料金: 1セッション45分 ¥250,000(税別)
 会場内メインシアターにて御社制作のPRビデオの放映やプレゼンテーションが可能です。
 スケジュール 10:30~/11:30~/13:00~/14:00~/15:00~/16:00~
 ※詳しくはホームページをご参照いただくか、事務局にお問い合わせください。



SURTECH 2016 表面技術要素展 出展申込書

申込書
送付先 FAX: **03-3219-3628**

FAXまたは郵送にてお申し込み下さい。ご郵送の場合は必ず控えとしてコピーをおとり下さい。

仮申込締切: **2015年7月31日(金)**

*上記期日までは解約料が発生せず、小間の仮押さえが可能です。

本申込(契約)締切: **2015年9月30日(水)**

申込日: 年 月 日

SURTECH 実行委員会事務局
(株)ICSコンベンションデザイン内 担当: 田井、田口、佐々木
〒101-8449 東京都千代田区猿樂町1-5-18 千代田ビル
TEL. 03-3219-3564 FAX. 03-3219-3628 E-mail: surtech@ics-inc.co.jp

出展規約を承諾の上、SURTECH 2016への出展を以下の通り申し込みます。

本申込み 仮申込み (*2015年7月31日まで)

*小間位置はご希望の場所を選定いただき、申込順にて受け付けます。同一日に複数のお申込みが重なった場合は、申込時間が早いお申込者を優先して受け付けます。

● 出展者名 (ご記入の表記・出展国にて、公式ウェブサイト・招待状・会場案内図等に掲載いたしますので必ずご記入ください。)

フリガナ

和 文

英 文

国内/海外 (出展国・地域) 国内出展者(日本) 海外出展者(国・地域名:)

● 出展申込者 ※各種ご案内・送付物は連絡担当者様にお送りいたします。変更される場合は、必ず事務局までお知らせください。

フリガナ

会社名(和文)

会社名(英文)

住 所 〒 - (ビル名まで)

URL http://

部 署:

フリガナ

連絡担当者 氏名: TEL: FAX:

役 職:

E-mail:

● 個人情報取り扱いについて 個人情報取り扱いについて、下記URLをご確認の上、同意くださいますようお願いいたします。主催者: (株)ICSコンベンションデザイン
URL: <http://www.surtech.jp/privacy.html> 左記に同意する

● 申込内容/料金 ※下記料金に消費税8%が加算されます。

◆ 出展ブース(1小間:3mx3m=9㎡) 単価(税別) 申込数 合計金額(税別) 希望小間配置番号 (公式ウェブサイトの展示レイアウトからお選びください。)

<input type="checkbox"/> 企業エリア	¥320,000	×	()	小間	=	¥	()
<input type="checkbox"/> 独法・公的機関 学校各研究室 海外パビリオン	¥160,000	×	()	小間	=	¥	()

◆ 出展者セミナー 単価(税別) 申込数 合計金額(税別) 希望日時

ASTECSURTECHセミナー	¥150,000	×	()	枠	=	¥	()
シーズ&ニーズセミナー	A会場	¥150,000	×	()	枠	=	¥
	B会場	¥270,000	×	()	枠	=	¥
	C会場	¥150,000	×	()	枠	=	¥
	D会場	¥150,000	×	()	枠	=	¥
メインシアタープレゼンテーション	¥250,000	×	()	枠	=	¥	()

◆ 出展製品・技術 (予定の範囲で結構です)

連絡欄(ご要望等)

事務局欄

受付担当者	受付日時	受付No.
-------	------	-------

規 約

1. 契約の成立

仮申込と本契約の2段階となる場合:主催者は2015年7月31日までは、出展者からの仮申込を受付けることとします。この間は、出展申込に関する契約は成立していないものとします。出展者は、本申込締切日までに正式な申込書を主催者に提出するものとし(書面での連絡も可)、主催者が申込書を受領した時点をもって、本出展の契約が成立するものとします。本申込締切日までに正式な申込書が主催者に提出されなかった場合もしくは書面にて本申込への切替えの連絡がなかった場合、主催者は仮申込を破棄する権利を有するものとします。従って、この場合、仮申込時に出展者に提示された①申込受付の可否 ②小間位置等、全ての条件は無効となります。

2. 小間の転貸などの禁止

出展者は、自社分の小間を主催者の承諾なしに転貸、売買、交換あるいは譲渡することはできないものとします。

3. 共同出展者の取扱い

2社以上の申込者が共同で出展する場合、1社が代表して申し込み、共同出展する社名などを申し込み時に主催者へ通知するものとします。

4. 出展物の設置及び撤去

出展者は、主催者の定めるスケジュールに沿って小間内の装飾、及び出展物の搬入搬出を行わなければならないものとします。会期中の出展物の搬入・移動・搬出の必要が発生した場合は、主催者の承認を得た後、作業を行うこととします。

5. 展示場の使用

宣伝・営業活動はすべて展示小間の中に限られるものとします。各出展者は、宣伝活動のために小間近辺の通路が混雑することのないよう責任を持つものとします。装飾物などいかなるものも、割り当てられた面積の範囲を越えてはならないものとします。主催者はその音、操作方法、材料またはその他の理由から問題があると思われる装飾物・展示物など、展示会の目的に沿わないすべての行為を禁止又は撤去する権限を有するものとします。上記の制限または撤去が行われた場合、主催者は出展者に対しいかなる返金、またはその他の関連費用負担の責を負わないものとします。

6. 出展物の管理と免責

主催者は、展示会場の管理・保全について事故防止に最善の注意を払いますが、あらゆる原因から生ずる各出展物の損失または損害についてその責任を負いません。

7. 保証条項

出展者は主催者に対し、展示会の出品またはこれに関連する出品品についての印刷物その他の媒体が、第三者の商標権、意匠権、特許権、実用新案権その他の知的財産権を侵害するものでないことを保証するものとします。

8. 出展者の義務

(1) 出展者は主催者に対し、自己の展示会の出展に関係する行為が、第三者の商標権、意匠権、特許権、実用新案権その他の知的財産権を侵害しているとの主張があった場合、すみやかにその責任において第三者との紛議を解決し、展示会の正常かつ円滑な進行を妨げない義務を負うものとします。

(2) 団体出展の場合の責任者も、当該団体の構成員である出展者に対する第三者からの知的財産権侵害のクレームについて、前項と同様の義務を負うものとします。

9. 損害賠償

(1) 出展者は、自己またはその代理人の不注意その他によって生じた、会場設備または展示会の建造物、もしくは人身等に対する一切の損失についての責任を負うものとします。

(2) 出展者は主催者に対し、以下の場合にはその請求に起因する訴訟から生じた訴訟費用、債務(弁護士報酬を含む)、必要経費および損害賠償について主催者に補償する義務を負うことに同意するものとします。

①出展者の展示会の出展に関係する行為が、第三者の商標権、意匠権、特許権、実用新案権その他の知的財産権を侵害しているとの主張に基づき、主催者に対して訴訟が提起された場合(出展者とともに被告とされた場合を含む)。

②①の訴訟において、主催者が判決、または裁判上もしくは裁判外の和解において損害賠償義務を負うことになった場合(和解について、主催者は出展者の意思に拘束されないものとします)。

10. 小間位置の決定

出展のお申込順にてご希望の場所を選定できます。

11. 展示会の中止

主催者は、展示会が開催される土地建物が入場に不相当となった場合、または正当な不可抗力原因により開催が妨害された場合は、その自身の判断によって会期を変更、もしくは開催を中止することがあります。主催者はこれによって生ずる損害、費用の増加、その他出展者に生じた不利益な事態については責任を負わないものとします。

12. 出展料金支払い方法

出展者は主催者が発行する請求書に基づき、請求書記載の期日までに出展料およびそれに付随するオプション代金を支払うものとします。出展者からの支払いは、主催者が請求書に記載した指定口座に日本円で支払うものとします。

約束手形・小切手等の取扱いはいたしません。

13. 出展の変更または解約について

本申込み手続き後の取消は原則として出来ません。

但し、事務局でやむを得ないと判断した場合は取消を認め、次の基準で解約料をお支払いいただきます。

書面による解約通知を受領した日を基準とする	解約料率
2015年 9月30日(水)まで	ご請求額の50%
2015年10月 1日(木)以降	ご請求額の100%

14. 査証の取得

海外の出展者が、査証の取得を必要とする場合は、招聘保証書・招聘理由書を含む必要書類は出展者の責任において作成、手続きを行うものとします。

主催者は原則として、日本国外務省が定める書式の招聘保証書・招聘理由書を出展者に対して発行しないものとします。

また、日本国大使館または領事館から査証が発給されず、出展希望者が出展できなかったことによる一切の損害について、主催者は何らの責任を負いません。

15. 規定の遵守

出展者は、主催者が定める一連の規約を遵守することに同意するものとします。

16. 規約の変更と追加

出展者は、この規約に定められていない事項、またはこの規約の条項について疑義が生じた場合は、主催者の決定に従うものとします。

主催者は、各年度ごとの出展者に通知の上、この規約を改訂あるいは追補できる権利を有するものとします。

17. 準拠法

本契約の準拠法は日本法とします。

18. 合意管轄裁判所

本契約に関する紛争の管轄裁判所は、東京地方裁判所とします。